

淡江大學 104 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	半導體製程設備	授課 教師	韓謝忱 HAN, HSIEH-CHENG
	THE PROCESSING MACHINES OF MICROCHIP FABRICATION		
開課系級	機電系光機四 R	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TEBAB4R		
系 (所) 教育目標			
<p>一、教育學生應用科學與工程知識，使其能從事於機電工程相關實務或學術研究。</p> <p>二、培養新興的機電工程師，使其專業素養與工程倫理能充分發揮於職場，符合社會需求。</p> <p>三、督促學生具備全球競爭的基本技能，以面對不同的生涯發展，並能持續終身學習。</p>			
系 (所) 核心能力			
<p>A. 機電專業能力(Head/Knowledge)。</p> <p>B. 動手實務能力(Hand/Skill)。</p> <p>C. 積極態度能力(Heart/Attitude)。</p> <p>D. 願景眼光能力(Eye/Vision)。</p>			
課程簡介	本課程提供學生對半導體製程設備之全面瞭解，其牽涉到電子、材料、物理、化學、與機械等跨領域知識的合作與學習。		
	This course provides the overall understanding of the THE PROCESSING MACHINES OF MICROCHIP FABRICATION involving the system integration of electronics, material science, physics, chemistry, and mechanics.		

本課程教學目標與目標層級、系(所)核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、
C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、
P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、
A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系(所)核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，
惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」
對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應其「系(所)核心能力」。單項教學目標若對應
「系(所)核心能力」有多項時，則可填列多項「系(所)核心能力」。
(例如：「系(所)核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列。)

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系(所)核心能力
1	(1.2)培養學生具備工程應用之能力。	1	C3	ABCD
2	(2.1)培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。	2	C3	ABCD
3	(3.3)培育學生持續學習的認知與習慣。	3	C3	ABCD

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	(1.2)培養學生具備工程應用之能力。	講述	紙筆測驗、報告、上課表現、討論
2	(2.1)培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。	講述	紙筆測驗、報告、上課表現、討論
3	(3.3)培育學生持續學習的認知與習慣。	講述	紙筆測驗、報告、上課表現、討論

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◆ 全球視野	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◆ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◆ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◆ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◆ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◆ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◆ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◆ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	104/09/14~ 104/09/20	Introduction	
2	104/09/21~ 104/09/27	Introduction to the Semiconductor Industry	
3	104/09/28~ 104/10/04	Characteristics of Semiconductor Materials	
4	104/10/05~ 104/10/11	Silicon and Wafer Preparation-1	
5	104/10/12~ 104/10/18	Silicon and Wafer Preparation-2	
6	104/10/19~ 104/10/25	Silicon and Wafer Preparation	
7	104/10/26~ 104/11/01	Silicon and Wafer Preparation	
8	104/11/02~ 104/11/08	Contamination Control in Wafer Fabs	
9	104/11/09~ 104/11/15	Metrology and Defect Inspection	
10	104/11/16~ 104/11/22	期中考試週	
11	104/11/23~ 104/11/29	Gas Control in Process Chambers	
12	104/11/30~ 104/12/06	IC Fabrication Process Overview	

13	104/12/07~ 104/12/13	Thin film deposition	
14	104/12/14~ 104/12/20	Photolithography	
15	104/12/21~ 104/12/27	Etching	
16	104/12/28~ 105/01/03	Testing, Assembly and Packaging	
17	105/01/04~ 105/01/10	Current & Future Trends	
18	105/01/11~ 105/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		Michael Quirk & Julian Serda, Semiconductor Manufacturing Technology, © October 2001 by Prentice Hall (滄海書局)	
參考書籍		請參酌本人提供在淡江大學網頁"教學支援平台"之資料	
批改作業 篇數		篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)	
學期成績 計算方式		◆出席率： 15.0 % ◆平時評量：15.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈 〉： %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 ※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。	